This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

¥.

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(48) 25.2.1986 (13) JP

(1)/ 61-39555 (A) (48) 25.2.1986 (19) JP (2)) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984 (71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)

(51) Int. Cl. H01123.36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance

and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the in-termediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.

Wrest days

⑨日本国特許庁(JP)

①特許出題公開

⑫公開特許公報(A)

昭61-39555

@Int_Cl_

說別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

図発明の名称

放熟扳付街路封止形半導体裝置

创特 取 昭59-158860

登出 取 昭59(1984)7月31日

母兒 明 者 加藤

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内

母 明 者 小鳥 仲 次 郎 株式会社東芝 砂出 顋 人

川崎市幸区小向東芝町 1 株式会社東芝多摩川工場内 川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 諸田 英二

明 成 数

1、見明の名称

世界板付据器对止形甲等体装置

- 2. 特許は末の夏田
 - 1 原型又は控整の半導体素子ペレットと、気 ペレットを危転するための半端体指数固と、 民半級はほ数節を具備する展系金数型リード フレームと、はペレットとはリードフレーム とをは見するための全意用口と、上面が蒸り ードフレームの下面と所定の保証をへだてて 対応するように記載した意熱紙と、禁悶除を 元頃しかつは此然後下面がお出するようにト ランスファ副祭野止する熱征知性問題とによ 罗利尼亚内西亚州西部州南部山北部丰富华田 において、正年級は様私部の内がモエリード フレームの平均内岸より厚くしたことを特徴 とする意然振行胡繁封止形学導体監督。
- 2 単導体接収部がリードフレームのペッド部 であって、はリードフレームの他の配分と内 年の食なる馬一郎はそ用いたものである特許

副本の範囲割り項記載の政無振行動無対止影

- 3 半等体証証がガリードフレームのベッド部 と熱質療板との重合腎よりなる特許需求の説 四郎 1 項記載の数熱板付供取料止形準線体装 **R** .
- 3. 見明の詳細な説明

【発明の技術分型】

本見明は、な力用半線は双子などを最低しこれ と絶称された政治版を有する政治版付明部別止形 # 単体を置に到するもので、例えば完別数字反列 取用パワートランジスタアレイなどに適用される。

[限期の技術分野]

半界体界子と政無板とが絶縁されている形式の 政務能付款原列止形半導体装置の自近の提束例 (特数約59-25198月)について以下因面にもとず を説明する。 男名区は上記年頃は公司の外位中 節節(本見明に係るものも外包は爪じである)で あり、1は対止制数、2は終付びだけが外投に取 れている意思は、コロリードがだけが外位に関わ

11間場的- 30555(2)

ているリードフレームである。 ある田は草是板 2の年配包である。 お無板 2 はアルミニウム系 金属をから打造加工して終られたものである。 此無反2と以后との使者を向上させるために以后 に走め込まれる辺(素4匹を息)には低声が弱く なるように返し25及び26が、また街后との界 歴にあたる上型にほ27が形成されている。 兹 姓低がアルミニウムであるとアルミニウムの熱症 重係数(23.6×10⁻⁴/で)は初起のそれ(24× 10ペンで)に近いので対止性の広然症のそりはほ とんど問題にならないので上記の登し25及び 26世びに周27を設けなくてもよいが、展系立 区の場合には何難との無数配係数差が大きいので この誰し及び爲常の工夫が大切である。」刻6回 はリードフレーム3の平面色でありリードフレー ムさは複数の半句は菓子ペレットを搭載するペッ ド 匹 ろ 1 と リード 匹 3 2 と フ レー ム 3 3 と か ら な っている。 リードフレーム 3 に母素金食素を立 打加工して切られ内庁は均ってある。

罪 7 固はこの従来的の庶然 仮付 研訪 封止形 半導

密数打止形準数体質器を提供することにある。 【発明の取真】

すなわち本れ明は、特許数学の必要に足取したように、 単海仏界子と放性医が必用されている的 経験付供時代上記単海は基準において、 単海仏場 社事の内容をリードフレームの平均内原より様く したことを特別とするな無理付明な月止形半海は はなごについて、如本図IV - IV むに治うと大系の区を示したものである。 「応信においてもは、非様はステベレット 5 (以下ベレット 5 と始みずる ひむと リードフレームペッド は3 1 とそ 位 考する ひむ で、7 はベレット 5 とリードフレームリード ある 2 とそ 定 表する 全 な 前 論 、 そ して 野 止 倒 数 1 は 対 能 変 2 の 一 面 が 常 出 する よ う に ト ランスファ 成 形 さ れ ている。

(民無技術の問題点)

上記の収集所の単級は経歴では立然性を足化させる四工和立芸国をなくすることができて安定な政治科性が持られるが、無理状の点で十分満足できるものでなくさらに致絶性の改善が登まれる。特に海和姓氏氏を征属し、スイッチング制作時の企匠上昇を取入ることにより反応の化をはかることが重要な問題となっている。

: R 明の目的)

本見明の色的は、従来的の非常は望れて比した 熱性を向上し、特に適致的拡大を収益し、スイッ チング助作に退合した新規な構造の絶力政策を行

長度である。

なお半値は様型がの下面に芝下面と放射板上面との間形の形で圧得性により、また半位体操机型の上面は対立制度の基さればび半位体系テベンットとリードフレームとも発展するののは単位がベンットに移動しゃすくなることがによりその企業が ほのうれる。 全様は様は原の内がは上足の条件

14間曜(1-39555(3)

により一定に以内に以取される。

(只明の実更例)

以下本見明の一変延得につき呂正にもとずせば 引する。 本見明による数無板付納品対止形半線 体は夏の外収平面図および放射板は、第4回およ びまち長に示すなるの半項は名誉の外数平田民志 よび放然底とそれぞれ客しく、また本見明に径角 されるリードフレームは半異体質な影(ベッド型 31)を飲き外6回に示すは黒のリードフレーム とほぼ周ってある。 なおあり思ないしまら名に おいて四行号で示したものはそれぞれ何一部分を あらわす。 あり回は、本発明の放圧を作明意封 止む.年時は召買について第4回のV=Vbに拾う 拡大断流器である。 この実験的においては半線 化語 転越 チェリードフレームのベッド節31と成 ーであり中耳に約(1.0~ 3.0) **となっている。 ペッド加31及び指揮するペッド配31にはさせ れるインナーリード部のこく一部とを見くその他 のリード部の均存は約(0.4~ 0.8) **であり、 したがって半点は指数数くの内方はリードフレー

なっているので熱には低としての効果を出すことができ、本名明の異ましい実施をは (特許別求の発酵類 2 明記数)である。 第2 医は本見明の他の実施所である。 第1 図とは半級体類数型4の数型の低い方が存なっていて、半線は果子ペレット 5 と金属に2 7 の地立工程に対失がある。 しかしながら針触効果は第1 図の製造と第2 図の装置とはは関係である。

ムの平均の及よりおくなっている。 リードブレ - ムは農業企民表を打造加工して切られるが、あ らかじめベッド部に基当する部分の基金産業の内 **身とその他の部分の内房とそお記のとおりとした** 仮系企品の具形はが使用される。 年春は黒子べ レット5は半田界の非合断は6を介して半時はほ 食品4上に取り付けられている。 また金皿紙袋 7 (アルミニウム和又は金四分)で上記ペレット 5上の耳様(居示セイ)とリードフレーム3のイ ンナーツード郎とが住民されている。 その仏紋 私催 2 モトランスファモールド金型のキャビティ 下部に私替したのち、上記リードフレーム3モモ - ルド型上に以替し、トランスファモールド 展点 成形される。 この時、半辺は35554と時代板 2の間にも直続任め位エポキシ対止的数1が充環 ans.

上記のようにこの実施例では平場体格など4は リードフレームベッドが31と同じであり、ベッドが31とその他のリードがは約一がは(資素企 記念)よりつくられ、肉種はベッドが31が厚く

(月明の別型)

第1回に示す本介明による数無数付款制料止却 年頃体質質の過程計算内を制定したとこう提案の もののの 1/2 にすることができた。

追回無点の(Russin)は一般に次式であされる。

$$R_{\text{norm}} = R_{\text{in}} (1 - e^{-t/T_{\bullet}})$$
[70/W]

Rail はで無状態における年間は光子内のR然 がより取ればでまての内が熱性切であり、で、は その公司をはてある。 対此が形のが伝われる。 COX 10th cal / co - scc - で、半時は目標がと数 無難との間の関節を持てのほと - 0.600であって、

NMQ61- 39555(4)

以上のことく泊れた低気をおさえたことにより スイッチング特色の専命を延長することができた。 4. 密面の世界な訳句

第18ないしま3回は本丸的による放射を付い を打止形半線はBョの 3つの実施的を示したもの で、それぞれの48のN-Naにおう重大的面包、 第40ないしま6個は本見的の実際的と延髪的に 回進する放射を付別程列止影半線は軽度の外数平 面面、放射を中面図のよびリードフレーム単数図。 第7回は従来側の政制を付別を対止形半線は軽度 のN-Np(ま40を無)におう拡大的正常である。

1 … 13 止 60 位。 2 … 14 た 位。 3 … リードフレーム。 3 1 … リードフレームペッド 60 。 4 … 半 44 は 2 至 7 に 2 を 5 … 半 44 な 3 子 ペレット。 7 … 全 4 年 6 に 2 を 6 … 24 に 2 を 8 。







